



联络人

投资人关系

+886 3397 5999 ext. 1204

ir@winfoundry.com

稳懋半导体公告 2014 年第二季财务报告

2014 年 8 月 6 日

稳懋半导体，全球最大砷化镓晶圆代工服务公司，已于今(6)日公告 2014 年第二季财务报告。

2014 年第二季财务概况

- ◆ 本季合并营收新台币 24.61 亿元，较前季增加 48%
- ◆ 本季合并毛利率为 35.0%，较前季增加 5.0 个百分点；
本季营业净利率 23.1%，较前季增加 10.9 个百分点
- ◆ 本季营业净利为新台币 5.69 亿元，较前季增加 180%
- ◆ 本季税后净利为新台币 4.40 亿元，较前季增加 106%；
每股盈余为新台币 0.59 元，前季为新台币 0.29 元
- ◆ 上半年合并营收为新台币 41.28 亿元，每股盈余为新台币 0.88 元

2014 年第三季展望

下列对于未来展望的表述是基于对现况的预期，但同时受限于已知或未知风险或不确定性的影响。请参阅后附之「免责声明」。

- ◆ 第三季营收预期将较第二季成长
- ◆ 毛利率预期可维持第二季水平

管理者评论

“我们很高兴看到第二季的营收显著成长了 48%，这表示我们的客户开始因应即将到来的旺季需求而建立库存，我们深信我们的营运已回到正轨的传统淡旺季趋势。

虽然稳懋第二季的营收仍较去年同期减少 23%，但第二季毛利率 35% 已超越去年第二季的水平，这也展现了我们持续在成本控管改善及提升非手机产品比重的成效。

对于未来展望，我们预期我们的客户在第三季基于季节性的需求及新产品问世，仍然持续建立库存。因此我们期待稳懋第三季的营收仍能够较第二季成长，且毛利率亦能维持第二季的水平。”

关于稳懋半导体

稳懋半导体是领先全球的专业砷化镓晶圆代工服务公司。稳懋拥有超过 14 年的砷化镓晶圆代工经验，总部位于林口华亚科技园区，现有超过 1,400 名员工，并通过 ISO9001/14001 认证。稳懋拥有完整的技术团队，在微波无线宽带通讯领域中，提供全面的制程技术蓝图及制造能力。稳懋产品线可满足 50 MHz 至 100 GHz 内各种不同频带无线传输系统的应用，包含智能型手机、行动通讯基础设施、光纤通讯、有线电视(CATV)及车用市场等领域。

免责声明

本数据可能包含对于未来展望的表述。该类表述是基于对现况的预期，但同时受限于已知或未知风险或不确定性的影响。因此实际结果将可能明显不同于表述内容。除法令要求外，公司并无义务因应新信息的产生或未来事件的发生主动更新对未来展望的表述。
